

2016年2月22日

各 位

会 社 名 ソニー株式会社
代 表 者 名 代表執行役 平井 一夫
(コード番号 6758 東証 第1部)
問 合 せ 先 財務部 VP 村上 敦子
(TEL: 03-6748-2111 (代表))

ソニー株式会社からソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社への会社分割（簡易吸収分割） に関するお知らせ

ソニー株式会社（以下、当社）は2016年2月22日付にて、当社が営んでいる半導体事業（ストレージメディア事業部及びエナジー事業部を除くデバイスソリューション事業本部にて行われている事業、ならびにRDSプラットフォーム デバイス&マテリアル研究開発本部の半導体に関する事業。以下、本事業）に関する権利義務を吸収分割の方法によりソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（以下、SSS）に承継させる会社分割（以下、本会社分割）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社が当社100%出資の子会社に一部事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本会社分割の背景及び目的

当社は2015年2月18日に発表した中期経営方針において、株主視点に立った結果責任・説明責任の明確化、持続的な利益創出を念頭においた経営、意志決定の迅速化と事業競争力の強化を徹底するため、従来からグループ会社で運営している事業に加え、当社内の事業部門で運営してきた事業についても、順次分社化していく方針を示しています。

かかる方針に基づき、2015年10月6日に発表した「デバイス分野の更なる強化に向けて～半導体事業会社『ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社』を設立～」にてお知らせした、当社がデバイス分野の一層の強化と持続的な成長を目的とした改革を実行するべく、本日、イメージセンサーを主力とする半導体事業につきまして、SSSに現在当社内の事業部門や研究開発部門に存在する半導体の研究開発、事業管理、営業等の事業機能を移管することといたしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

吸収分割契約承認 代表執行役決定	2016年2月22日
吸収分割契約締結日	2016年2月22日
会社分割期日（以下、効力発生日）	2016年4月1日（予定）

(注) 本会社分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割の規定により、当社における吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社を吸収分割会社、SSSを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

SSS は、本会社分割に際し、承継対象資産、債務、契約その他の権利義務に代えて、当社に対して普通株式 99,999 株を割当てする予定です。

(4) 吸収分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行した新株予約権及び新株予約権付社債の取扱いについて、本会社分割による変更はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割に際して当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

SSS は、本事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務を当社と SSS の間で締結した吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

当社は、本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、SSS による履行の見込みがあると判断しています。

3. 会社分割の当事会社の概要

(1) 当事会社の概要

	吸収分割会社 (2015年3月31日現在)	吸収分割承継会社 (2015年11月9日現在)
(1) 名称	ソニー株式会社	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
(2) 所在地	東京都港区港南一丁目7番1号	神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表執行役 平井 一夫	代表取締役 清水 照士
(4) 事業内容	電子・電気機械器具の製造・販売等	半導体及び半導体関連商品の企画・設計・製造及び販売
(5) 資本金	707,038 百万円	1 円
(6) 設立年月日	1946年5月7日	2015年11月9日
(7) 発行済株式数	1,169,773,260 株	1 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	Citibank as Depositary Bank for Depositary Receipt Holders 10.93% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 4.56% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 4.34% Goldman, Sachs & Co. Reg 2.98% State Street Bank and Trust Company 2.17%	ソニー株式会社 100%
(10) 純資産	2,928,469 百万円 (連結) (注)	1 円 (単独)
(11) 総資産	15,834,331 百万円 (連結)	1 円 (単独)
(12) 1株当たり純資産	1,982.54 円 (連結)	1 円 (単独)

(13)	売上高	8,215,880 百万円 (連結)	-
(14)	営業利益	68,548 百万円 (連結)	-
(15)	経常利益	39,729 百万円 (連結) (注)	-
(16)	当期純利益 (損失)	△125,980 百万円 (連結) (注)	-
(17)	1株当たり当期純利益 (損失)	△113.04 円 (連結) (注)	-

(注) 当社は米国会計基準に基づき連結財務諸表を作成していますので、これらの数値はそれぞれ「資本合計」、「税引前利益」、「当社株主に帰属する当期純利益 (損失)」及び「1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 (損失)」の数値を記載しています。

(2) 分割する事業の内容

当社が営んでいる半導体事業 (ストレージメディア事業部及びエナジー事業部を除くデバイスソリューション事業本部にて行われている事業、ならびに RDS プラットフォーム デバイス&マテリアル 研究開発本部の半導体に関する事業)。

(3) 分割する事業の経営成績 (2015 年 3 月期)

売上高	338,261 百万円
売上総利益	61,238 百万円
営業利益	24,873 百万円
経常利益	23,926 百万円

(4) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (2015 年 12 月 31 日現在)

資産	57,478 百万円
負債	3,425 百万円

4. 会社分割後の状況

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容 (本会社分割の対象となっている事業を除く)、資本金、決算期の変更はございません。SSS については、資本金が 400 百万円に増加される予定ですが、本会社分割によるその名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容 (本会社分割の対象となっている事業を除く)、決算期の変更はございません。

5. 今後の見通し

本会社分割による当社の連結業績への影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想 (2016 年 1 月 29 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	税引前利益	当社株主に帰属する 当期純利益 (損失)
当期業績予想 (2016 年 3 月期)	7,900,000 百万円	320,000 百万円	345,000 百万円	140,000 百万円
前期実績 (2015 年 3 月期)	8,215,880 百万円	68,548 百万円	39,729 百万円	△125,980 百万円

以上